## (붙임 4)

| (붙임 4)     |  |                    |   |                       |  |  |
|------------|--|--------------------|---|-----------------------|--|--|
| 구 분        | 창업지원 및 비즈니스 공간   |                    |   |                       |  |  |
| 시설구성       | <ul> <li>입 주 공 간</li> <li>회 의 실</li> <li>기술지원공간</li> <li>기타공용시설</li> </ul> | 6~20인실 회<br>기술지원교육 | 라트업 대상 입주지원 공간 (4인룸 8실, 6인룸 2실)<br>회의실 활용 입주기업의 비즈니스 공간 지원<br>육, 제품개발 및 설계, 조립 지원 공간<br>인작업공간, 라운지(행사장), 스튜디오, 휴게공간 지원  |                       |  |  |
| 입주공간       | 입주공간((   | 공간(4인실)            |   |                       |  |  |
| 회의실        | 회의룸(대형   | 3/20인)             | 회의룸(8인)   | 회의룸(6인)               |  |  |
| 기술지원<br>공간 | 교육정  |                    | 제품조립, AS(수리)룸   | 선계로(취급 편에어)           |  |  |
| 기타<br>공용공간 | 공용 조립장(  |                    | 1인 작업공간   | 설계룸(회로, 펌웨어) 라운지(행사장) |  |  |
|            | 공용 스튜  | 디오                 | THE REPORT OF THE PROPERTY OF | ·게공간                  |  |  |

| 구 분                  | 기술지원 및 제조지원 장비 |              |                                |   |            |          |  |
|----------------------|----------------|--------------|--------------------------------|---|------------|----------|--|
|                      |                |              | 장(SMT) 및 수삽부품 조립라인 (총 3라인) 42대 |   |            |          |  |
| 시설구성                 |                | 기구설계, 기      | 위형(목업)제작                       | l 작 지원장비 6종                               |            |          |  |
|                      | • 기 타          | 전자 실험 및      | Ų 측정평가, 신<br>                  | 뢰성검사, 부품                                  | 리페어 장비 12대 |          |  |
| 전자보드<br>실장라인         |                |              |                                |   |            |          |  |
|                      | 전자부품실장라인(2라인)  |              |                                | 전자보드조립라인(1라인)                             |            |          |  |
|                      | HP-520SI       |              | KOHYOUNG                       |   |            |          |  |
|                      | 스크린프           | 린터           | 솔더페이스트                         | 트 검사기(SPI)                                | 부품실장기(IV   | lounter) |  |
|                      | HELLER         | 1810 MKY-Z   | KDHYDUNG                       |   | HS-II      |          |  |
|                      | 리플로우           |              | 부품광학                           | 검사기(AOI)                                  | 셀렉티브 솔더링   |          |  |
| 모델링<br>장비            |                | ALL SU A AUG | Giradoyo I are                 | 18.8.8.8 D. 8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8 |            |          |  |
|                      | 산업용 3D 프       | 린터(SLA)      | 산업용 3D 프                       | 프린터(PolyJet)                              | 산업용 3D :   | 스캐너      |  |
| 기타<br>(측정 및<br>시험평가) | X-newscorus    |              |                                |   |            |          |  |
|                      | 부품검사기          | (X-ray)      | 항온                             | 항습기                                       | 부품 리웍스     | 테이션      |  |